10-01-04 PCT/JP03/04232

日本国特許庁

02.04.03

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 4月 4日

REC'D 0 5 JUN 2003

出願番号 Application Number:

特願2002-102769

WIPO FCT

[ST.10/C]:

[JP2002-102769]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社フジクラ

PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月13日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office 人和信一路

特2002-102769

【書類名】 特許願

【整理番号】 20010916

【提出日】 平成14年 4月 4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01B 11/00

【発明の名称】 伝送ケーブルの接続方法及び接続構造、並びにコネクタ

、伝送ケーブルの接続装置

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事

業所内

【氏名】 橘ゆう子

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事

業所内

【氏名】 芦田 茂

【特許出願人】

【識別番号】 000005186

【氏名又は名称】 株式会社 フジクラ

【代表者】 辻川 昭

【代理人】

【識別番号】 100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】 03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】 100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

- 【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703890

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 伝送ケーブルの接続方法及び接続構造、並びにコネクタ、伝送ケーブルの接続装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する 伝送ケーブルの接続方法において、

前記中心導体の端部に平面部を形成し、この平面部を前記接続部に面接触せしめると共に、前記中心導体の長手方向に離隔した一対の電極により加圧し、且つ前記電極間を通電して前記接続部と中心導体とを溶接することを特徴とする伝送ケーブルの接続方法。

【請求項2】 基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する 伝送ケーブルの接続方法において、

複数の中心導体の端部に平面部を形成し、前記複数の各中心導体の平面部を対応する複数の各接続部に面接触せしめると共に、前記複数の各中心導体の長手方向に離隔した位置で前記複数の中心導体に同時に接触する一対の電極により前記複数の中心導体を同時に加圧し、且つ前記電極間を通電して前記各接続部と対応する各中心導体とを溶接することを特徴とする伝送ケーブルの接続方法。

【請求項3】 基板又はコネクタの接続部と絶縁線心の中心導体の端部との接続構造において、

前記接続部と中心導体との接触部又は接続部に、接続部の金属と中心導体の金属との溶融合金層を形成し、且つ中心導体を扁平状に形成したことを特徴とする 伝送ケーブルの接続構造。

【請求項4】 中心導体の端部を接続する接続部を備えると共に、前記接続部と中心導体との接触部又は接続部に、前記接続部の金属と中心導体の金属との溶融合金層を形成し、且つ中心導体を扁平状に形成して接続してなることを特徴とするコネクタ。

【請求項5】 複数の絶縁線心の中心導体の端部を対応して接続する複数の接続部を備えると共に、前記複数の各接続部とそれぞれに対応する各中心導体との接触部又は接続部に、前記各接続部の金属と各中心導体の金属との溶融合金層

を同時に形成し、且つ各中心導体を扁平状に形成して接続してなることを特徴と するコネクタ。

【請求項6】 基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する 伝送ケーブルの接続装置において、

基板又はコネクタの接続部に面接触せしめた扁平状の中心導体を、この中心導体の長手方向に離隔した位置で加圧及び離反自在な一対の電極を設け、この一対の電極を前記中心導体を加圧時に前記電極間を通電可能に設けてなることを特徴とする伝送ケーブルの接続装置。

【請求項7】 基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する 伝送ケーブルの接続装置において、

基板又はコネクタの複数の各接続部に対応して面接触せしめた複数の扁平状の中心導体を、前記複数の中心導体の長手方向に離隔した位置で同時に加圧及び離反自在な一対の電極を設け、この一対の電極を前記複数の中心導体を同時に加圧時に前記電極間を通電可能に設けてなることを特徴とする伝送ケーブルの接続装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、伝送ケーブルの接続方法及びその接続構造、並びにコネクタ、伝送ケーブルの接続装置に関し、特に高速伝送ケーブルの端部とコネクタとを接続する伝送ケーブルの接続方法及びその接続構造、並びにコネクタ、伝送ケーブルの接続装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、伝送ケーブルはコンピュータなどのサーバ間に使用する通信伝送ケーブルなどに利用するものであり、通信信号などを大容量で瞬時に送信しても、受信及び送信が瞬時または同時にスムーズに行う場合などに用いられる。上記の伝送ケーブルは、中心導体としての丸導体の外周に樹脂を発泡させた絶縁体を被覆して絶縁線心が構成されており、2心の絶縁線心を平行にシールドされたペア線が

複数撚り合わされて集合され、この複数のペア線に編組が行われた後に、その周 囲にシースが施されている。

[0003]

上記の伝送ケーブルの各ペア線をコネクタに接続するには、中心導体の端部の 丸導体をコネクタの接続部に半田溶接して接続する方法が用いられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来の伝送ケーブルの接続方法においては、中心導体がほぼ丸形状 の導体であるためにコネクタの接続部との接触部分の面積が小さいので接続強度 が弱いという問題点があった。

[0005]

また、絶縁線心の中心導体がコネクタの接続部と接続される際に、中心導体が ほぼ丸形状であるので中心導体を安定させることが難しく作業性が悪いという問 題点があった。

[0006]

この発明は上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、絶縁線 心の中心導体とコネクタ又は基板の接続部との接続強度および接続時の作業性を 向上し得る伝送ケーブルの接続方法及びその接続構造、並びにコネクタ、伝送ケ ーブルの接続装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために請求項1によるこの発明の伝送ケーブルの接続方法 は、基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する伝送ケーブルの 接続方法において、前記中心導体の端部に平面部を形成し、この平面部を前記接 続部に面接触せしめると共に、前記中心導体の長手方向に離隔した一対の電極に より加圧し、且つ前記電極間を通電して前記接続部と中心導体とを溶接すること を特徴とするものである。

[0008]

したがって、中心導体の端部に平面部が形成されたので、中心導体が基板又は

コネクタの接続部に安定して配置されるために作業性が向上する。また、同様の 理由で、中心導体の平面部とコネクタの接続部が面接触であるので接触面積が大 きくなるために溶融合金層の面積も大きくなるので接続強度が増大する。また、 溶融合金層による接続は電気的ロスが少ないために伝送速度が高速となる。

[0009]

請求項2によるこの発明の伝送ケーブルの接続方法は、基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する伝送ケーブルの接続方法において、複数の中心導体の端部に平面部を形成し、前記複数の各中心導体の平面部を対応する複数の各接続部に面接触せしめると共に、前記複数の各中心導体の長手方向に離隔した位置で前記複数の中心導体に同時に接触する一対の電極により前記複数の中心導体を同時に加圧し、且つ前記電極間を通電して前記各接続部と対応する各中心導体とを溶接することを特徴とするものである。

[0010]

したがって、複数の絶縁線心の中心導体が基板又はコネクタの複数の接続部に 対応する位置に同時に効率よく接続される。また、各中心導体の接続される箇所 の作用は請求項1記載と同様である。

[0011]

請求項3によるこの発明の伝送ケーブルの接続構造は、基板又はコネクタの接続部と絶縁線心の中心導体の端部との接続構造において、前記接続部と中心導体との接触部又は接続部に、接続部の金属と中心導体の金属との溶融合金層を形成し、且つ中心導体を扁平状に形成したことを特徴とするものである。

[0012]

したがって、請求項1記載の作用と同様に、中心導体が扁平状に形成されたので、中心導体が基板又はコネクタの接続部に安定して配置されるために作業性が向上する。また、同様の理由で、扁平状の中心導体とコネクタの接続部が面接触であるので接触面積が大きくなるために溶融合金層の面積も大きくなるので接続強度が増大する。また、溶融合金層による接続は電気的ロスが少ないために伝送速度が高速となる。

[0013]

請求項4によるこの発明のコネクタは、絶縁線心の中心導体の端部を接続する接続部を備えると共に、前記接続部と中心導体との接触部又は接続部に、前記接続部の金属と中心導体の金属との溶融合金層を形成し、且つ中心導体を扁平状に形成して接続してなることを特徴とするものである。

[0014]

したがって、請求項1記載の作用と同様に、中心導体が扁平状に形成されたので、中心導体が基板又はコネクタの接続部に安定して配置されるために作業性が向上する。また、同様の理由で、扁平状の中心導体とコネクタの接続部が面接触であるので接触面積が大きくなるために溶融合金層の面積も大きくなるので接続強度が増大する。また、溶融合金層による接続は電気的ロスが少ないために伝送速度が高速となる。

[0015]

請求項5によるこの発明のコネクタは、複数の絶縁線心の中心導体の端部を対応して接続する複数の接続部を備えると共に、前記複数の各接続部とそれぞれに対応する各中心導体との接触部又は接続部に、前記各接続部の金属と各中心導体の金属との溶融合金層を同時に形成し、且つ各中心導体を扁平状に形成して接続してなることを特徴とするものである。

[0016]

したがって、請求項2記載の作用と同様に、複数の中心導体が基板又はコネクタの複数の接続部に対応する位置に同時に効率よく接続される。また、各中心導体の接続される箇所の作用は請求項1記載と同様である。

[0017].

請求項6によるこの発明の伝送ケーブルの接続装置は、基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する伝送ケーブルの接続装置において、基板又はコネクタの接続部に面接触せしめた扁平状の中心導体を、この中心導体の長手方向に離隔した位置で加圧及び離反自在な一対の電極を設け、この一対の電極を前記中心導体を加圧時に前記電極間を通電可能に設けてなることを特徴とするものである。

[0018]

したがって、中心導体の長手方向に離隔した一対の電極で中心導体を基板又はコネクタの接続部に加圧して通電することにより、中心導体と基板又はコネクタの接続部が溶融合金層により溶接され電気的ロスの少ない状態で接続される。

[0019]

請求項7によるこの発明の伝送ケーブルの接続装置は、基板又はコネクタの接続部に絶縁線心の中心導体を接続する伝送ケーブルの接続装置において、基板又はコネクタの複数の各接続部に対応して面接触せしめた複数の中心導体を、前記複数の中心導体の長手方向に離隔した位置で同時に加圧及び離反自在な一対の電極を設け、この一対の電極を前記複数の中心導体を同時に加圧時に前記電極間を通電可能に設けてなることを特徴とするものである。

[0020]

したがって、複数の中心導体の長手方向に離隔した一対の電極で複数の中心導体を基板又はコネクタの複数の接続部に同時に加圧して通電することにより、複数の中心導体が基板又はコネクタの複数の接続部に対応する位置に同時に効率よく接続される。各中心導体と基板又はコネクタの各接続部は溶融合金層により溶接され電気的ロスの少ない状態で接続される。

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

[0022]

この実施の形態に係わる伝送ケーブルは、コンピュータなどのサーバ間に使用する通信伝送ケーブルなどに利用するものであり、通信信号などを大容量で瞬時に送信しても、受信及び送信が瞬時または同時にスムーズに行う場合などに用いたられる。

[0023]

図1及び図2を参照するに、上記の伝送ケーブルとしては、例えば中心導体としての丸導体1の外周に樹脂を発泡させた絶縁体3を被覆して絶縁線心5が構成されており、伝送ケーブルの全体は図示されていないが、前記絶縁線心5のペア線が2対平行にテープ巻きされ、このペア線が複数撚り合わされて集合され、こ

の複数のペア線に編組 (シールド) が行われた後に、その周囲にシースが施されている。

[0024]

上記の伝送ケーブルは端末処理部分で絶縁線心5のペア線の口出し、各絶縁線心5の丸導体1が例えばコネクタ7(又は基板)の接続部9に接続される。この接続部9としては例えば銅板がコネクタ7の上面に取り付けられている。なお、この実施の形態では丸導体1は0.4 mmφの銅線からなり、しかもこの銅線の表面に例えば厚さ2μmの銀メッキが施されている。

[0025]

伝送ケーブルの接続方法としては、絶縁線心5の端部の丸導体1には図3に示されているように予め上下から扁平状につぶされて上下に平面部11が形成されており、この平面部11がコネクタ7の接続部9に面接触するように配置される。なお、上記の平面部11は一方側だけを形成してコネクタ7の接続部9と面接触するように配置されても構わない。

[0026]

伝送ケーブルの接続装置11としては、図1及び図2に示されているように絶縁線心5の長手方向に離隔した+電極15Aと一電極15Bとからなる一対の電極15が備えられており、上記の丸導体1は一対の+電極15Aと一電極15Bにより平面部11に対応する位置で加圧され、且つ上記の+電極15Aと一電極15Bとの間に電流が通電される。なお、上記の+電極15Aと一電極15Bは同時に(或いは独立して)上下動自在に設けられている。

[0027]

+電極15Aからの電流は図1及び図5に示されているように丸導体1からコネクタ7の接続部9を経て、さらに丸導体1から一電極15Bへ比較的に最短距離で流れる。もちろん、丸導体1内を通過する電流もある。いずれにしても、この通電の過程で、丸導体1の平面部11と接続部9との間の表面接触抵抗と、この表面接触抵抗領域を通過する電流とから高熱が発生するので、図5に示されているように接続部9と丸導体1の平面部11との接触表面付近が溶融されて所謂ナゲット17(溶融合金層)が生じてスポット溶接され、接続部9と丸導体1の

平面部11が接続される。この実施の形態ではナゲット17 (溶融合金層) は銅と銀との合金層となる。

[0028]

なお、上記の電極 1 5 に通電される際に、望ましいナゲット 1 7 状態を得るための電流値と通電時間との関係は、図 6 に示されている通りである。

[0029]

以上のことから、絶縁線心5の丸導体1に平面部11を形成したので、丸導体1がコネクタ7の接続部9と接続される際に丸導体1が安定して配置されるので作業性が向上すると共に、丸導体1の平面部11とコネクタ7の接続部9との接触部分の面積が大きくなるためにナゲット17直径も大きくなるので接続強度が増大することとなる。また、ナゲット17(溶融合金層)による接続であるので、従来の半田溶接より電気的ロスが少ないために伝送速度がより高速となる。

[0030]

図4を参照するに、コネクタ7には複数の接続部9が設けられており、この複数の接続部9にはそれぞれ対応する複数の絶縁線心5の端部の丸導体1が配置される。なお、各絶縁線心5の丸導体1には前述したのと同様に予め扁平状につぶされて平面部11が形成されている。このような複数の絶縁線心5の場合は、圧着機などの加圧装置により複数の絶縁線心5の丸導体1が同時に加圧されることにより平面部11が効率よく形成される。したがって、上記の複数の各丸導体1の平面部11はそれぞれ対応する複数の各接続部9に面接触されるように安定した状態で配置される。

[0031]

また、伝送ケーブルの接続装置11としては、電極19は、上記の複数の丸導体1を同時に加圧すべく、複数の絶縁線心5の長手方向に直交する方向に延伸されたバー状の+電極19Aと、この+電極19Aに対して同方向に且つほぼ平行に延伸されたバー状の一電極19Bと、から一対をなして構成されると共に、上記の+電極19Aと一電極19Bは複数の絶縁線心5の長手方向に離隔されている。なお、+電極19Aと一電極19Bは加圧強度を考慮した上で延伸方向の長さが大きいものであれば、数多くの絶縁線心5の丸導体1が対応する接続部9に

同時に加圧可能となる。

[0032]

上記の複数の丸導体1は、+電極19Aと-電極19Bとにより同時に絶縁線 心5の長手方向に離隔された位置で加圧され、且つ上記の+電極19Aと-電極 19Bとの間に丸導体1の数に応じた大きさの電流が通電される。

[0033]

なお、+電極19Aからの電流は、前述した図1及び図2の場合と同様に複数の各丸導体1から各接続部9を経て、さらに各丸導体1から一電極19Bへ流れるので、各丸導体1の平面部11と各接続部9との間にナゲット17(溶融合金層)が生じてシリーズ溶接され、各接続部9と対応する各丸導体1の平面部11が同時に効率よく接続される。

[0034]

なお、上記の電極19は、図4のようなバー状の電極ではなく、図2のような下方へ延伸された+電極19Aと一電極19Bがそれぞれ複数本ずつ設けられ、しかも複数本の+電極19Aと一電極19Bが互いに絶縁線心5の長手方向に離隔した位置で前記長手方向に直交する方向に移動位置決め自在に設けられても構わない。この場合は、複数の+電極19Aと一電極19Bが複数の各絶縁線心5の丸導体1の位置に合わせて移動位置決めする必要がある。

[0035]

次に、この実施の形態における伝送ケーブルの接続構造と従来の半田接合構造 との比較試験について説明する。

[0036]

図7ないしは図9を参照するに、比較試験方法としては4種類の各種試験片21に対して接続部のピール試験が行われた。試験片21としては、2種類の試験片21は図8(A)に示されているように絶縁体3から剥き出した丸導体1が上下から扁平状につぶされて上下に平面部11が形成されており、このうちの1つ目の試験片21は平面部11の幅が0.3mm(以下、「0.3導体」という)であり、別の2つ目の試験片21は平面部11の幅が0.15mm(以下、「0.15導体」という)である。

[0037]

また、他の3つ目の種類の試験片21は図8(B)に示されているように丸導体1が平面部11を設けていない単なる丸形状のもの(以下、「丸形導体」という)である。さらに、4つ目の種類の試験片21は従来のように半田付けされたもの(以下、「半田付け」という)である。

なお、図2の複数の接続部9に該当する複数の櫛歯片23を備えた櫛歯コンタクトが用いられ、上記の1つ目から3つ目の3種類の試験片21は前述した実施の形態と同様にして前記各櫛歯片23に対して丸導体1が溶接接続され、4つ目の種類の試験片21は櫛歯コンタクトの櫛歯片23に半田付けされる。

[0039]

櫛歯コンタクトの櫛歯片23に接続された上記の4種類の試験片21はそれぞれ、図9に示されているように櫛歯片23がコ字状に折曲げられてから、この櫛歯片23の両端側が試験用把持具の固定部25に把持される。この固定部25が図示せざる引張試験機の一方のチャック部27Aにクランプされ、各試験片21の絶縁体3の部分が引張試験機の他方のチャック部27Bにクランプされてから、引張試験機により引っ張られて接続強度のピール試験が行われる。

[0040]

上記のようにして4種類の試験片21に対するピール試験強度は、図7に示されているように「0.3導体」が最も高く、「0.15導体」は「丸形導体」より高い。したがって、平面部11の面積が大きい方が接続強度が高くなることが分かる。なお、「丸形導体」であっても「半田付け」より遙かに高い強度を示している。

[0041]

なお、この発明は前述した実施の形態に限定されることなく、適宜な変更を行 うことによりその他の態様で実施し得るものである。

[0042]

【発明の効果】

以上のごとき発明の実施の形態の説明から理解されるように、請求項1の発明

によれば、中心導体の端部に平面部を形成したので、中心導体を基板又はコネクタの接続部に安定して配置できるので作業性を向上できる。また、同様の理由で、中心導体の平面部とコネクタの接続部を面接触にしたので接触面積を大きくなることから溶融合金層の面積も大きくできるので接続強度を増大できる。また、溶融合金層による接続であるので電気的ロスを少なくでき伝送速度を高速化できる。

[0043]

請求項2の発明によれば、複数の中心導体を基板又はコネクタの複数の接続部 に対応する位置に同時に効率よく接続できる。また、各中心導体の接続される箇 所の効果は請求項1記載と同様である。

[0044]

請求項3の発明によれば、請求項1記載の効果と同様に、中心導体を扁平状に 形成したので、中心導体を基板又はコネクタの接続部に安定して配置できるので 作業性を向上できる。また、同様の理由で、扁平状の中心導体とコネクタの接続 部を面接触にしたので接触面積を大きくなることから溶融合金層の面積も大きく できるので接続強度を増大できる。また、溶融合金層による接続であるので電気 的ロスを少なくでき伝送速度を高速化できる。

[0045]

請求項4の発明によれば、請求項1記載の効果と同様に、中心導体を扁平状に 形成したので、中心導体を基板又はコネクタの接続部に安定して配置できるので 作業性を向上できる。また、同様の理由で、扁平状の中心導体とコネクタの接続 部を面接触にしたので接触面積を大きくなることから溶融合金層の面積も大きく できるので接続強度を増大できる。また、溶融合金層による接続であるので電気 的ロスを少なくでき伝送速度を高速化できる。

[0046]

請求項5の発明によれば、請求項2記載の効果と同様に、複数の中心導体を基 板又はコネクタの複数の接続部に対応する位置に同時に効率よく接続できる。ま た、各中心導体の接続される箇所の効果は請求項1記載と同様である。

[0047]

請求項6の発明によれば、中心導体の長手方向に離隔した一対の電極で中心導体を基板又はコネクタの接続部に加圧して通電するので、中心導体と基板又はコネクタの接続部とを溶融合金層により溶接して電気的ロスの少ない状態で接続できる。

[0048]

請求項7の発明によれば、複数の中心導体を基板又はコネクタの複数の接続部 に対応する位置に同時に効率よく接続できる。各中心導体と基板又はコネクタの 各接続部とを溶融合金層により溶接して電気的ロスの少ない状態で接続できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の実施の形態における中心導体の接続状態の概略説明図である。

【図2】

この発明の実施の形態における中心導体の接続状態を示す斜視図である。

【図3】

図1における接続部分を拡大した斜視図である。

【図4】

この発明の実施の形態における伝送ケーブルの複数の中心導体の接続状態の斜視図である。

【図5】

図1における接続部分のナゲット状態を示す拡大断面図である。

【図6】

この発明の実施の形態の電極に通電される電流値と通電時間との関係を示すグラフである。

【図7】

各種試験片におけるピール試験強度を示すグラフである。

【図8】

各種試験片の部分的な状態を示す斜視図である。

【図9】

各種試験片におけるピール試験の状態を示す概略説明図である。

高泉 つける 一

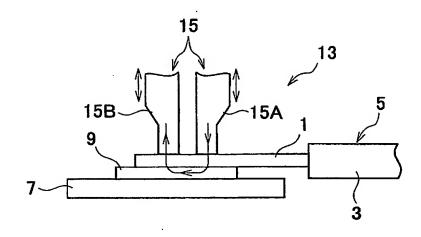
【符号の説明】

- 1 丸導体(中心導体)
- . 3 絶縁体
 - 5 絶縁線心
 - 7 コネクタ
 - 9 接続部
 - 11 接続装置
 - 13 平面部
 - 15 電極
 - 15A +電極
 - 15B -電極
 - 17 ナゲット(溶融合金層)
 - 19 電極
 - 19A +電極
 - 19B -電極
 - 21 試験片
 - 23 櫛歯片
 - 2 5 固定部
 - 27A、27B チャック部

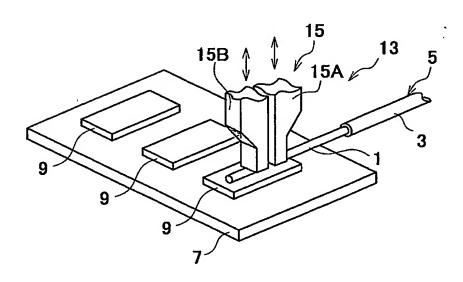
【書類名】

図面

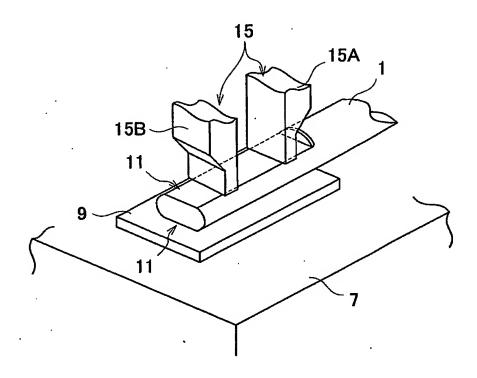
【図1】



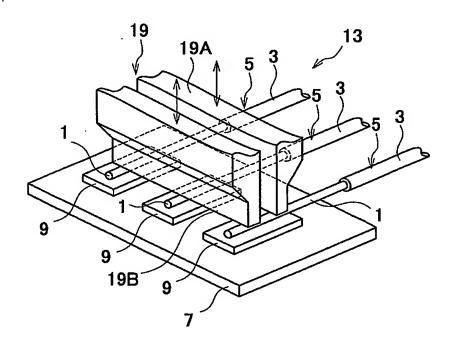
【図2】



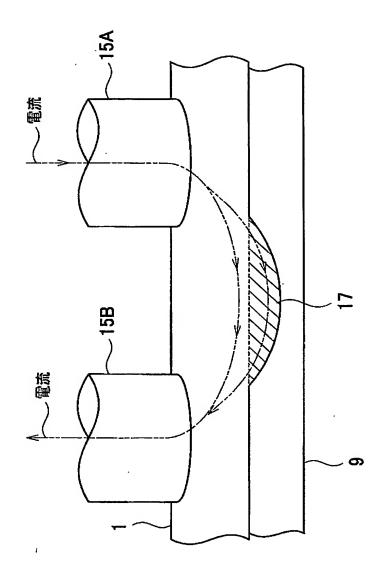
[図3]



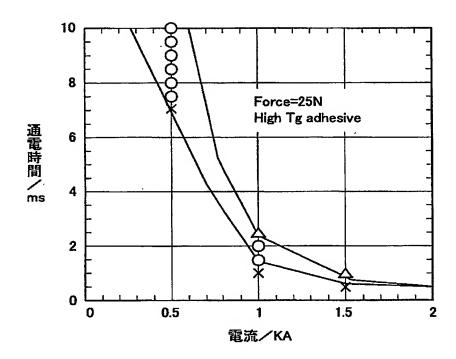
【図4】



【図5】

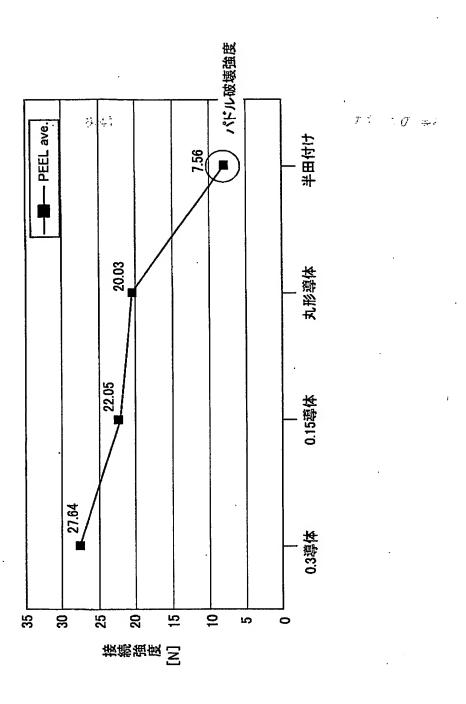


【図6】

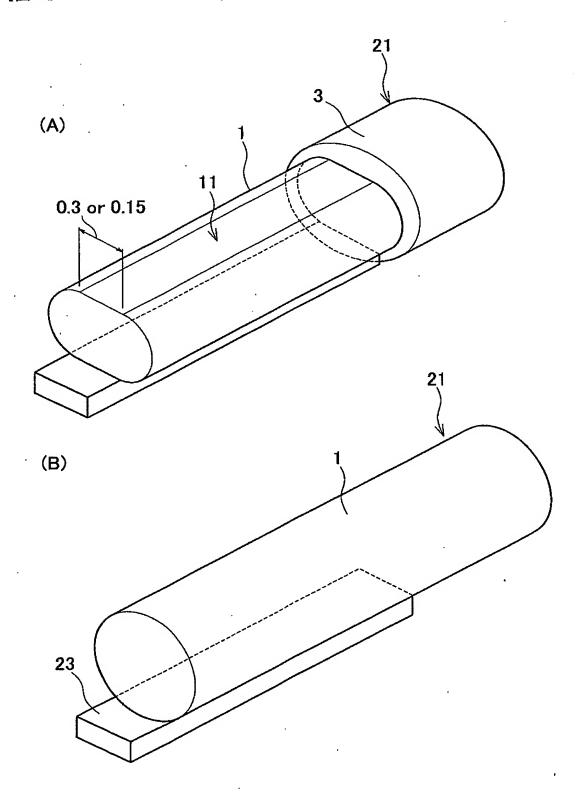


【図7】

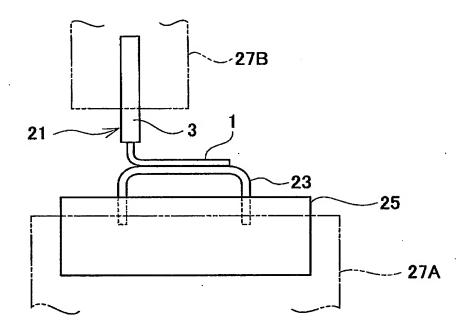
溶接と半田接合との強度比較



[図8]



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 中心導体とコネクタ又は基板との接続強度および接続時の作業性を向上する。

【解決手段】 伝送ケーブルの絶縁線心5の中心導体1を基板又はコネクタ7の接続部9に接続する際に、中心導体1の端部に平面部11を形成する。この平面部11を接続部9に面接触せしめて、中心導体1の長手方向に離隔した一対の十電極15Aと一電極15Bからなる電極15により加圧し、且つ十電極15Aと一電極15Bの間を通電する。この電流により接続部9と中心導体1との間にナゲット17(溶融合金層)が発生し溶接、接続される。中心導体1の端部の平面部11により、中心導体1が接続部9に安定配置されるので作業性が向上する。また、中心導体1の平面部11とコネクタ7の接続部9が面接触で面積が大きいのでナゲット17の直径も大きくなり接続強度が増大する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005186]

1. 変更年月日

1992年10月 2日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都江東区木場1丁目5番1号

氏 名

株式会社フジクラ